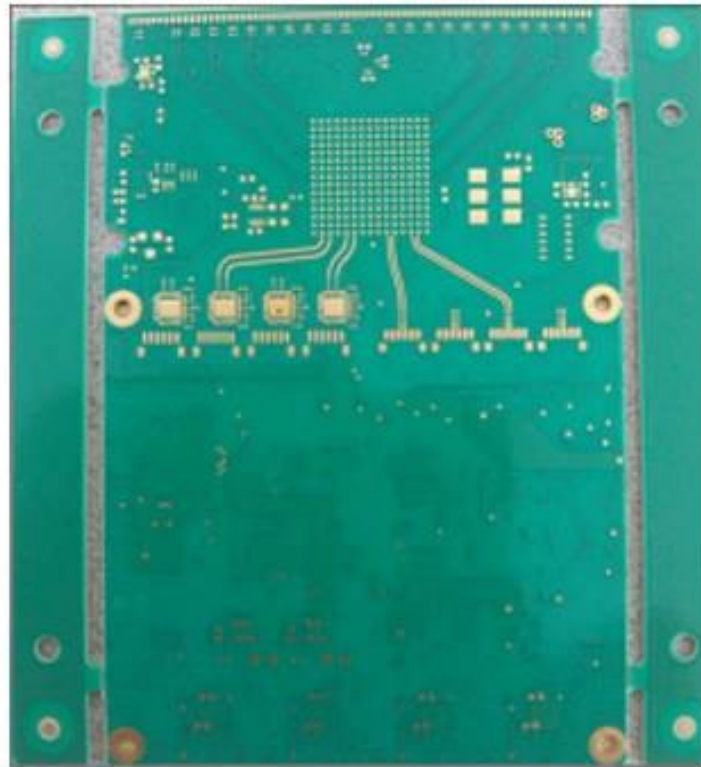


Trous de plaque de cuivre minimum 0,025 AVG., 020 min.. Les trous ne peuvent pas être branchés
 Cette PN requis 10% d'impédance, 8mil laser Drill, POFV, empilés via, laser Blind via perceuse à
 travers 6mil diélectrique et plug and placage Flat via

Paquet avec le film transparent de bulle incolore, 25 PCs/sac, a mis le dessiccateur dans le flanc, a
 placé la carte indicatrice d'humidité sur le côté supérieur

Structure de la couche

Custom Info Lyr	Image	Foil	Name
COMP		0.5oz	Foil 1/2oz(RTF)
6+/-0.9mil			R-5670K 1080 RC64%
L2		0.5oz	Foil 1/2oz(RTF)
3.9+/-0.7mil			R-5670K 3313 RC54%
L3		0.5oz	
L4		0.5oz	R-5775K 0.200mm H/H 42.5"49"(3313*2)(RTF)
6.9+/-1.5mil			R-5670K 1080 RC64%
L5		0.5oz	R-5670K 3313 RC54%
L6		0.5oz	R-5775K 0.100mm H/H 42.5"49"(3313*1)(RTF)
6.9+/-1.5mil			R-5670K 3313 RC54%
L7		0.5oz	R-5670K 1080 RC64%
L8		0.5oz	R-5775K 0.200mm H/H 42.5"49"(3313*2)(RTF)
3.9+/-0.7mil			R-5670K 3313 RC54%
L9		0.5oz	Foil 1/2oz(RTF)
6+/-0.9mil			R-5670K 1080 RC64%
SOLD		0.5oz	R-5670K 1080 RC64%
		0.5oz	Foil 1/2oz(RTF)





www.o-leading.com

[Imprimé circuit Board société de fabrication de PCB, PCB prototype fabricant Chine](#)